

1. Record Nr.	UNINA9910293159203321
Titolo	2018 13th International Congress Molded Interconnect Devices : September 25-26 2018, Wurzburg, Germany // IEEE Electronics Packaging Society
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, New Jersey : , : Institute of Electrical and Electronics Engineers, , 2018
ISBN	1-5386-4933-0
Descrizione fisica	1 online resource (29 pages)
Disciplina	621.381044
Soggetti	Molded interconnect devices Three-dimensional display systems
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia